

## Angebot

Wir danken Ihnen für Ihre Angebots-Anfrage und freuen uns Ihnen folgendes Angebot zu unterbreiten:

10 November 2019

#### Bestellreferenz ändern

#### **Ihre Referenz**

Offer nr. B2131051

Service PCB proto Einkaufs-Referenz Leiterplatten- USBH\_DIN-MIDI\_Converter Projekt-Referenz -

Leiterplatten- USBH\_DIN-MIDI\_Converter Projekt-Referenz

Bezeichnung

Artikelnummer

#### Rechnungs- und Lieferdetails

#### Rechnungsadresse:

sladek.miro@gmail.com Miroslav Sladek Eppendorfer Stieg 1 22299 Hamburg Germany +49 (1520) 7414032

+49 (1520) 7414032 sladek.miro@gmail.com

#### Lieferadresse:

Miroslav Sladek Miroslav Sladek Eppendorfer Stieg 1 22299 Hamburg Germany +49 (1520) 7414032

+49 (1520) 7414032 sladek.miro@gmail.com

## **PCB**

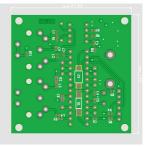
#### **PCB** Visualizer

Ansicht BS:

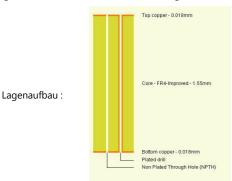
#### Leiterplatten-Bilder



Ansicht LS:



#### Lagenaufbau & mechanische Zeichnung



### Technologie und Optionen

Leiterpl	atten	Eige	nschaften

Lagen2Delivery formateinzelne LPLeiterplattengröße X54.74 mmLeiterplattengröße Y54.10 mmkompatibel mit EC registration Systemnein

#### Leiterplatten Eigenschaften

LSL BS grün LSL LS grün
BSD BS weiss BSD LS weiss
Löt-Oberfläche bleifrei

unspezifiziert



# Angebot

Elektrischer Test ja

Leiterplatten-Technologie

Leiterbildklasse4BohrklasseBohrkl. ALeiterbahnbreite Aussenlagen (OL-TW)0.200 mmBohrdichte<1000/dm2</td>Isolationsabstand Aussenlage (OL-TT-TP-PP)0.250 mmEndlochdurchmesser verkleinern ab0.45 mm

Aussenlagenrestring (OAR) 0.200 mm



# Angebot

Materia	I Definition

Materialdicke	1.55 mm	Lagenaufbau	Standardaufbau
Materialtyp	FR4IMP	Material Tg	145-150°C
Aussenlagen Kupferfolie	18 Start- /	Innenlagen Kupferfolie	0
	35		
	Endkupfer		
Zusätzlicher Durchkontaktierungsläufe	0	Zusätzlicher Presszyklen	0
umgekehrter Lagenaufbau	nein	Innenlagenkern-Dicke	Standard
Erweiterte Optionen			
Fräsung	kein	Abziehlack	kein Abziehlack
Steckergold Oberfläche	0	Stecker anfasen	No
Kupfer bis zum Leiterplattenrand	nein	durchkontaktierte Bohrungen am	nein
		Leiterplattenrand	
Karbon-Kontakte	kein	Durchsteigerfüller	kein
Wärmeleitpaste BS	keine	Wärmeleitpaste LS	keine
Spezifische Toleranzen	nein	Spezifische Markierung	nein
Einpresstechnik	nein	Tiefenfräsung	nein
Kantenmetallisierung	nein	Angefaste Bohrungen	nein
[lbl_labelOrderDetailCrossSectionReport.Text]	No		

#### Preis

#### **Leiterplatten**

Warenkorb nr.	Lieferzeit	Anzahl	Einzelpreis	Versandkosten	Versandart	Nettopreis	USt.	Gesamtpreis (brutto)
B2131051	3 Arbeitstage	5	12.34 EUR	0.00 EUR	Express	61.70 EUR	19.00 %	73.42 EUR

#### Zahlungsbedingungen

Bindefrist dieses Angebots 30 Tage. Alle Lieferungen basieren auf unseren allgemeinen Gescha "fts- und Lieferbedingungen, denen Sie bei der Registrierung zugestimmt haben. Die AGB sind jederzeit auf www.eurocircuits.com einsehen. Alle genannten Preise basieren auf denen uns zum Zeitpunkt des Angebots verfu "gbaren Informationen und ko"nnen zum Zeitpunkt der Bestellung auf Basis der endgu "ltigen Datenlage und Dokumentation angepasst werden. Das Lieferdatum ist ex works, d.h. abgehend von Eurocircuits. Die tatsa "chliche Liefermenge kann bis zu 5% von der Bestellmenge abweichen. Die Lieferzeit za "hlt ab Erhalt der kompletten Dokumentation und Auftragsbesta "tigung.Alle hier genannten Preise sind in €.

Die Zahlungsbedingungen betragen 30 Tage ab Rechnungsdatum.